# 使用 TPS25961 获得性能更高、空间更小、成本更低的保护功能

# TEXAS INSTRUMENTS

机项盒 (STB)、智能扬声器、电表等终端设备 (EE) 需要成本低廉且结构紧凑的电源路径保护设计。传统设计由分立式元件组成,例如 MOSFET、保险丝、PTC、齐纳二极管、电阻器、电容器等,用于接通和断开电源轨。这些设计虽然简单,但通常具有过大的物理和电气尺寸,并且可能缺乏保护功能。相比之下,TPS25961等具有集成 FET 的电子保险丝可以提供类似功能,还能增加系统优势,包括浪涌电流限制和减小设计尺寸。本应用简报重点介绍使用 TPS25961 相对于分立式设计的优势。TPS25961 是一款采用 2mm × 2mm 封装且具有过压、过流和短路保护功能的 19V 2A 电子保险丝。该器件非常适合个人电子产品和工业电源路径保护趋势,这些趋势要求设计具有宽电压范围支持,支持绝对最大电压最小为 20V,可承受瞬变,且支持小于 2A 的电流限制。

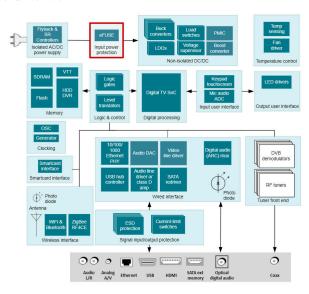


图 1. 机顶盒设计

## 与分立式实现的比较

图 1 展示了应用的典型分立式实现,例如 STB、无线 耳塞充电盒等终端设备 (EE) 中的适配器和/或 USB 输 入保护。该设计是非常基本的实现,可提供电源路径通 断功能及浪涌电流控制。使用 TPS25961 的优势是将 关键电源路径保护功能集成至更简单、更小的设计中, 包括热关断、受控上升时间、过压和短路保护。除通断 控制外,需要额外稳健电源路径保护的应用必须在分立 式实现中添加更多元件,这将进一步增加设计尺寸和复 杂性。在某些情况下,例如热关断,可能无法通过分立 式元件正确实现。图 3 比较了基本分立式设计的设计 尺寸,该设计充分优化 TPS25961 的配置,可提供固 定过压和过流保护,从而提供通断控制和固定过流保 护。在该示例中,分立式 FET 设计包含 7 个元件,总 设计尺寸为 80mm<sup>2</sup>。相比之下, TPS25961 由 4mm<sup>2</sup> 的单个 IC 组成,设计尺寸减少了 95%。通过在 OVLO 引脚上添加电阻分压器并在 ILIM 引脚上添加电阻器, TPS25961 还可配置为具有可编程过压和过流保护的通 用示例,如图2所示。

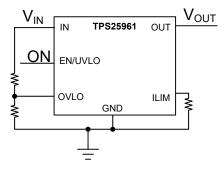
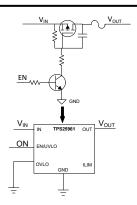


图 2. TPS25961 配置为可编程 OVP 和 OCP



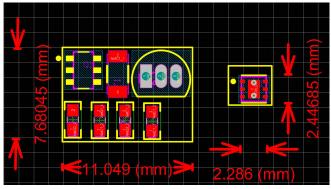


图 3. 分立式与 TPS25961 设计尺寸

表 1. TPS25961 与分立式 FET 设计的比较

|        | TPS25961          |                    | PMOS 分立式设<br>计     |
|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
|        | 固定 OVP 和<br>OCP   | 可编程 OVP 和<br>OCP   |                    |
| BOM 数目 | 1                 | 4                  | 7                  |
| 设计尺寸   | 4 mm <sup>2</sup> | 33 mm <sup>2</sup> | 80 mm <sup>2</sup> |
| 浪涌电流控制 | 线性,浪涌电流<br>较低     | 线性,浪涌电流<br>较低      | 基于 RC, 浪涌电流较高      |
| 热关断    | 是                 | 是                  |                    |
| 短路保护   | 是                 | 是                  | 需要额外元件             |
| 过压保护   | 是                 | 是                  |                    |

#### 过压保护

采用可调过压保护电阻器之后,无线耳塞充电盒等 EE 要求具有固定过压保护阈值,以便精简物料清单 (BOM)。TPS25961 器件配有 OVLO 引脚,拉至低电平时,可将该器件配置为固定 6V 过压保护。OVLO 引脚也可采用常规电阻分压器方法进行配置,且该器件能提供可编程 OVP。在基本分立式实现中添加过压保护电路需要额外的元件,例如将进一步增大设计尺寸的运算放大器和电阻器。

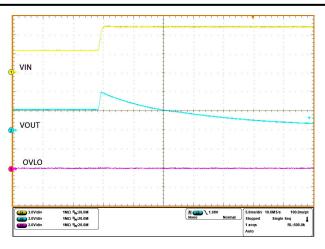


图 4. 固定 6V OVP 响应

#### 过流保护

使用分立式元件实现过流保护功能可能存在精度较低、尺寸较大和响应时间较长等缺点。为减小浪涌电流,分立式实现通过在 PMOS FET 的源极与栅极之间连接电容器来利用 RC 延迟。虽然该过程有助于通过降低 PMOS 的开关速度来减小浪涌电流,但由于输出电压上升时间的非线性行为,RC 延迟使电流峰值难以控制。

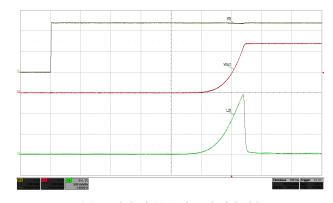


图 5. 分立式设计浪涌电流控制

TPS25961 提供快速准确的电流控制保护功能,例如浪涌电流控制、可配置电流限制和输出短路保护。 TPS25961 有助于智能电表应用,例如在过流故障和大容量电容充电事件期间限制从 SMPS 汲取的电流,从而防止输入电源崩溃,这对于电表等 EE 非常重要。

图 6. 单相智能电表

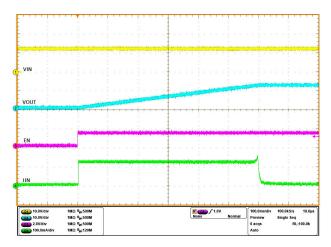


图 7. TPS25961 在 0.1A 电流限制下充电 6400uF

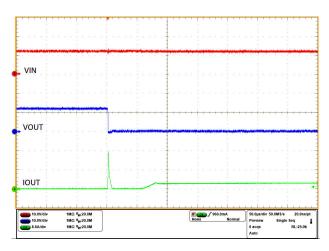


图 8. TPS25961 输出短路保护

#### 热关断

多种因素会导致 FET 结温升高,包括高电流负载、启动期间的大浪涌电流或输出短路等故障情况。集成 FET 结温接近特定阈值时,TPS25961 的热关断功能 会将其关闭,从而避免 FET 损坏。相比之下,分立式电路通常不含 pass FET 热保护。如果分立式保护设计不当,在应力事件中,FET 可能会因过载而短路并损坏下游负载或外设。

#### 结论

与分立式电源路径保护设计相比,TPS25961 性能更高,设计尺寸更小。TPS25961 具有各种系统级优势,例如减小无线耳塞充电盒尺寸、充分减少过度设计、防止 SMPS 崩溃以及确保安全摄像头具有稳健可靠的电源路径。

#### 附加资源

- 电子保险丝基础知识
- 电子保险丝如何确保集成 FET 在安全工作区运行
- 电子保险丝使智能仪表稳定又可靠

### 重要声明和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 Copyright © 2023,德州仪器 (TI) 公司